

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2015-43241

(P2015-43241A)

(43) 公開日 平成27年3月5日(2015.3.5)

(51) Int.Cl.	F 1	テーマコード (参考)
<b>G06K 7/00</b> (2006.01)	G06K 7/00	060 5B072
<b>G06K 7/08</b> (2006.01)	G06K 7/00	004
	G06K 7/00	013
	G06K 7/08	040
	G06K 7/00	065
		審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 10 頁)
(21) 出願番号	特願2014-244273 (P2014-244273)	(71) 出願人 513053052
(22) 出願日	平成26年12月2日 (2014.12.2)	東 佳弘
(62) 分割の表示	特願2014-216600 (P2014-216600) の分割	東京都目黒区東山1-5-4 KDX中目 黒ビル6F 株式会社エンパシ内
原出願日	平成25年7月31日 (2013.7.31)	(74) 代理人 100106002 弁理士 正林 真之
		(74) 代理人 100120891 弁理士 林 一好
		(74) 代理人 100154748 弁理士 菅沼 和弘
		(72) 発明者 東 佳弘 東京都目黒区東山1-5-4 中目黒ビジ ネスセンタービル6F 株式会社エンパシ 内
		F ターム (参考) 5B072 BB00 CC02 CC27 CC39 DD05 DD08 GG06 MM11

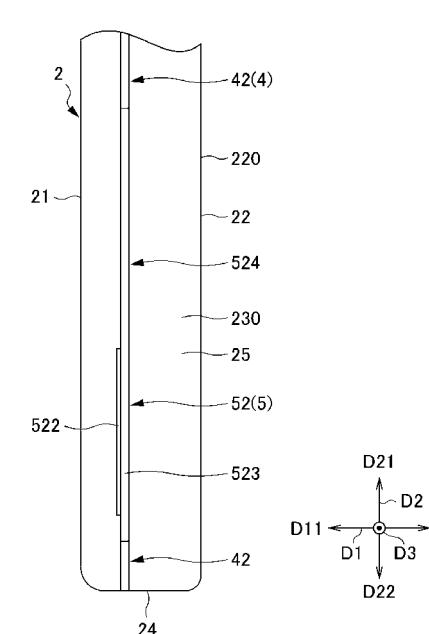
(54) 【発明の名称】携帯電子機器

## (57) 【要約】

【課題】カードによる決済を行え、コンパクトな大きさのタブレット型の携帯電子機器を提供する。

【解決手段】携帯電子機器1は、板状の筐体2と、筐体2の前面21に設けられるタッチパネル・表示部3と、筐体2と一体的に構成され、決済に係る接触型ICカードC2の読み取り処理を行う接触型IC読み取り部5と、磁気カードC1の読み取り処理を行う磁気読み取り部4と、を備えている。接触型IC読み取り部5は、接触型ICセンサ51と、接触型ICカードC2のICチップを接触型ICセンサ51の位置に誘導するIC用挿入溝52と、を備え、磁気読み取り部4は、磁気センサ41と、磁気カードC1の磁気記録部を磁気センサ41の位置に誘導する磁気用挿入溝42と、を備え、接触型IC読み取り部5は、筐体2の短手方向又は長手方向に沿う側面の側に配置され、磁気読み取り部4は、筐体2の短手方向又は長手方向に沿う側面の側に配置されている。

【選択図】図4



## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

板状の筐体と、

前記筐体の前面に設けられるタッチパネル及び表示部と、

前記筐体と一体的に構成され、決済に係るカードの読み取り処理を行う読み取り部と、を備えるタブレット型の携帯電子機器であって、

前記筐体は、前記携帯電子機器の前面視において略長方形であり、

前記携帯電子機器は、前記カードとしての接触型ICカードの読み取り処理を行う接触型IC読み取り部と、前記カードとしての磁気カードの読み取り処理を行う磁気読み取り部と、を備え、

前記接触型IC読み取り部は、接触型ICカードのICチップから電子情報を取得する接触型ICセンサと、接触型ICカードのICチップを前記接触型ICセンサの位置に誘導するために前記筐体に設けられるIC用挿入溝と、を備え、

前記磁気読み取り部は、磁気カードの磁気記録部から磁気情報を取得する磁気センサと、磁気カードの磁気記録部を前記磁気センサの位置に誘導するために前記筐体に設けられる磁気用挿入溝と、を備え、

前記接触型IC読み取り部は、前記筐体における短手方向又は長手方向に沿う側面の側に配置されると共に、前記筐体の外側に開放しており且つ前記筐体の内側に向けて有底で凹んでおり、

前記磁気読み取り部は、前記筐体における短手方向又は長手方向に沿う側面の側に配置されると共に、前記筐体の外側に開放しており且つ前記筐体の内側に向けて有底で凹んでいる、

タブレット型の携帯電子機器。

## 【請求項 2】

前記IC用挿入溝と前記磁気用挿入溝とは、それらの一部において重複している請求項1に記載の携帯電子機器。

## 【請求項 3】

前記IC用挿入溝へのICカードの挿入方向において、前記IC用挿入溝の底部は、前記磁気用挿入溝の底部よりも奥の領域に設けられており、前記接触型ICセンサは、前記奥の領域に配置されている請求項2に記載の携帯電子機器。

## 【請求項 4】

前記IC用挿入溝は、ICカードのエンボス部に対応する形状を有するエンボス部用溝部を備える請求項1～3のいずれかに記載の携帯電子機器。

## 【発明の詳細な説明】

## 【技術分野】

## 【0001】

本発明は、カードの決済機能を有するタブレット型の携帯電子機器に関する。

## 【背景技術】

## 【0002】

タブレット型の携帯電子機器が普及してきている（例えば、特許文献1参照）。一方、ICカードや磁気カードからなる各種カード（クレジットカード、キャッシュカード等）を決済するための専用の決済端末も知られている（例えば、特許文献2参照）。

## 【先行技術文献】

## 【特許文献】

## 【0003】

【特許文献1】特開2012-215682号公報

【特許文献2】特開2013-003810号公報

## 【発明の概要】

## 【発明が解決しようとする課題】

## 【0004】

10

20

30

40

50

カードによる決済を行うことができると共にコンパクトなタブレット型の携帯電子機器が望まれている。

【0005】

本発明は、カードによる決済を行うことができると共にコンパクトなタブレット型の携帯電子機器を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明は、板状の筐体と、前記筐体の前面に設けられるタッチパネル及び表示部と、決済に係るカードの読み取り処理を行う読み取り部と、を備え、前記読み取り部は、前記筐体と一体的に構成されているタブレット型の携帯電子機器である。

10

【0007】

また、前記読み取り部は、前記カードとしてのICカードの読み取り処理を行うIC読み取り部と、前記カードとしての磁気カードの読み取り処理を行う磁気読み取り部と、を備え、前記IC読み取り部は、ICカードのICチップから電子情報を取得するICセンサと、ICカードのICチップを前記ICセンサの位置に誘導するために前記筐体に設けられるIC用挿入溝と、を備え、前記磁気読み取り部は、磁気カードの磁気記録部から磁気情報を取得する磁気センサと、磁気カードの磁気記録部を前記磁気センサの位置に誘導するために前記筐体に設けられる磁気用挿入溝と、を備え、前記IC用挿入溝と前記磁気用挿入溝とは、それらの一部において重複していてもよい。

20

【0008】

また、前記IC用挿入溝へのICカードの挿入方向において、前記IC用挿入溝の底部は、前記磁気用挿入溝の底部よりも奥の領域に設けられており、前記ICセンサは、前記奥の領域に配置されていてもよい。

【0009】

また、前記IC用挿入溝は、ICカードのエンボス部に対応する形状を有するエンボス部用溝部を備えていてもよい。

【0010】

また、前記IC読み取り部は、前記ICカードとしての接触型ICカードの読み取り処理を行う接触型IC読み取り部と、前記ICカードとしての非接触型ICカードの読み取り処理を行う非接触型IC読み取り部と、を備えていてもよい。

30

【0011】

また、前記筐体及び前記表示部は、前記携帯電子機器の前面視において略矩形であり、前記接触型IC読み取り部及び前記磁気読み取り部は、前記筐体における一方の縦側面の側に配置されていると共に、前記非接触型IC読み取り部は、前記筐体における他方の縦側面の側に配置されていてもよい。

【発明の効果】

【0012】

本発明によれば、カードによる決済を行うことができると共にコンパクトなタブレット型の携帯電子機器を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

40

【0013】

【図1】本発明の実施形態の携帯電子機器1を示す斜視図である。

【図2】実施形態の携帯電子機器1の正面図である。

【図3】図2の部分拡大図である。

【図4】実施形態の携帯電子機器1の部分的な右側面図である。

【図5】実施形態の携帯電子機器1による決済時におけるカードの読み取り態様を示す斜視図であり、(A)は磁気カードC1の読み取り、(B)は接触型ICカードC2の読み取り、(C)は非接触型ICカードC3の読み取りを示す。

【図6】図2に示すA-A線断面図である。

【図7】図2に示すB-B線断面図である。

50

## 【発明を実施するための形態】

## 【0014】

以下、本発明の実施形態の携帯電子機器1について、図面を参照しながら説明する。図1は、本発明の実施形態の携帯電子機器1を示す斜視図である。図2は、実施形態の携帯電子機器1の正面図である。図3は、図2の部分拡大図である。図4は、実施形態の携帯電子機器1の部分的な右側面図である。図5は、実施形態の携帯電子機器1による決済時におけるカードの読み取り態様を示す斜視図であり、(A)は磁気カードC1の読み取り、(B)は接触型ICカードC2の読み取り、(C)は非接触型ICカードC3の読み取りを示す。図6は、図2に示すA-A線断面図である。図7は、図2に示すB-B線断面図である。

10

## 【0015】

図1～図4に示すように、実施形態の携帯電子機器1は、筐体2と、タッチパネル・表示部3と、磁気読み取り部4と、接触型IC読み取り部5と、非接触型IC読み取り部6と、を備える。携帯電子機器1は、タブレット型端末として一般的な機能、例えば、有線通信部、無線通信部、入力装置としてのボタン、スピーカ、GPS(Global Positioning System、全地球測位システム)部を備えていてもよい。

## 【0016】

筐体2は、携帯電子機器1の外形的主要部を構成するものであり、扁平な板状の略直方体形状を有する。筐体2は、横長の略矩形の前面21及び背面22と、上側面23と、下側面24と、右側面25と、左側面26とを備える。

20

## 【0017】

なお、本明細書において「略矩形」は、全体視で矩形とみなせる形状を全て含み、例えば、完全な矩形、角部が丸みを帯びた矩形、辺が少し湾曲した形状なども含む。

筐体2は、主に前面21を構成するフロントカバー210と、主に上側面23、下側面24、右側面25及び左側面26を構成するフレーム230と、主に背面22を構成するリアカバー220と、を備える。

## 【0018】

各図面において筐体2の厚さ方向、縦方向及び横方向をそれぞれ厚さ方向D1、縦方向D2及び横方向D3という。また、厚さ方向D1において、前面21に向かう方向を前方向D11といい、背面22に向かう方向を背方向D12といい。縦方向D2において、上側面23に向かう方向を上方向D21といい、下側面24に向かう方向を下方向D22といい。横方向D3において、右側面25に向かう方向を右方向D31といい、左側面26に向かう方向を左方向D32といい。

30

## 【0019】

フロントカバー210は、ガラスやプラスチックのような透光性材料で構成されている。フロントカバー210は、矩形の透明な表示領域211と、表示領域211の4辺を取り囲む不透明な枠状領域212と、を備えている。表示領域211及び枠状領域212は、同一の平面上に配置されている。

リアカバー220は、例えばアルミニウム合金やマグネシウム合金のような金属材料で構成されている。

40

フロントカバー210とリアカバー220とは、筐体2の厚さ方向D1に互いに間隔を有して平行に配置されている。つまり、リアカバー220は、フロントカバー210に対して筐体2の厚さ方向D1の反対側に配置されている。

## 【0020】

フレーム230は、フロントカバー210とリアカバー220との間に設けられている。フレーム230は、例えばアルミニウム合金やマグネシウム合金のような金属材料、又は高剛性樹脂で構成されている。高剛性樹脂とは、例えば、樹脂中にガラス繊維、カーボン繊維、その他の強化繊維及びタルクのような添加剤を混入した繊維強化樹脂である。

フレーム230は、上側面23、下側面24、右側面25及び左側面26を構成するよう、周方向に連続している。

50

## 【0021】

タッチパネル・表示部3は、筐体2の前面21に設けられる。タッチパネル・表示部3は、タッチパネルと表示部とを備える。タッチパネルは、接触式の入力機能を有する圧電式又は静電式のものである。タッチパネルは、フロントカバー210の表示領域211の裏面側に、接着等の手段により固定されている。表示部は、筐体2の前面視において、画像及び映像を表示する略矩形の表示画面を有している。表示画面は、タッチパネルの裏面側に配置されている。

## 【0022】

図5(A)に示すように、磁気読み取り部4は、磁気カードC1の読み取り処理を行う。図5(B)に示すように、接触型IC読み取り部5は、接触型ICカードC2の読み取り処理を行う。図5(C)に示すように、非接触型IC読み取り部6は、非接触型ICカードC3の読み取り処理を行う。

磁気読み取り部4、接触型IC読み取り部5及び非接触型IC読み取り部6は、筐体2と一体的に構成されている。

## 【0023】

図1～図6に示すように、磁気読み取り部4は、磁気センサ41と磁気用挿入溝42とを備える。

磁気センサ41は、磁気ヘッドとも呼ばれるもので、磁気カードC1の磁気記録部から磁気情報を取得する。磁気用挿入溝42は、磁気カードC1の磁気記録部を磁気センサ41の位置に誘導するために筐体2に設けられる。磁気センサ41は、その検出部が磁気用挿入溝42の内部に向くように、筐体2の内側に配置される。

## 【0024】

磁気用挿入溝42は、縦方向D2に直線状に延びており、上側面23及び下側面24に開放している。また、磁気用挿入溝42は、右側面25に開放しており、左方向D32に向けて有底で凹んでいる。磁気用挿入溝42の底部421は、縦方向D2に直線状に延びている。磁気用挿入溝42の厚さ(筐体2の厚さ方向D1の厚さ)は、磁気カードC1の厚さ(名義やカード番号を打刻したエンボス部C12以外の領域の厚さ)よりも、わずかに厚い。

## 【0025】

そのため、図5(A)に示すように、磁気カードC1を磁気用挿入溝42に挿入した後、磁気カードC1をガタ付かせることなく縦方向D2にスライドさせることができる。なお、磁気カードC1を磁気用挿入溝42の底部421まで挿入させても、磁気カードC1のエンボス部C12は、磁気用挿入溝42に位置しない。

磁気カードC1の一部を磁気用挿入溝42の内部に位置させて、磁気カードC1を縦方向D2に移動させることにより、磁気カードC1の磁気記録部の磁気情報は、磁気センサ41により取得される。

## 【0026】

図1～図7に示すように、接触型IC読み取り部5は、接触型ICセンサ51とIC用挿入溝52とを備える。

接触型ICセンサ51は、接触型ICカードC2のICチップに接触して、ICチップから電子情報を取得する。IC用挿入溝52は、接触型ICカードC2のICチップを接触型ICセンサ51の位置に誘導するために筐体2に設けられる。

## 【0027】

IC用挿入溝52は、右側面25において開放しており、左方向D32に向けて有底で凹んでいる。IC用挿入溝52の底部521は、磁気用挿入溝42の底部421よりも左方向D32に位置している。換言すると、IC用挿入溝52への接触型ICカードC2の挿入方向(左方向D32)において、IC用挿入溝52は、磁気用挿入溝42よりも深くなっている。

つまり、IC用挿入溝52への接触型ICカードC2の挿入方向(左方向D32)において、IC用挿入溝52の底部521は、磁気用挿入溝42の底部421よりも奥の領域

525に設けられている。奥の領域525は、IC用挿入溝52のうち、磁気用挿入溝42よりも奥の領域である。

【0028】

接触型ICセンサ51は、奥の領域525に配置される。詳細には、接触型ICセンサ51は、その検出部がIC用挿入溝52の奥の領域525の内部に向くように、筐体2の内側に配置される。

【0029】

図7に示すように、右側面視において、IC用挿入溝52は、エンボス部用溝部522と、主溝部523とを備える。エンボス部用溝部522は、接触型ICカードC2のエンボス部C22に対応する形状を有する。主溝部523は、接触型ICカードC2におけるエンボス部C22以外の領域C21に対応する形状を有する。

10

【0030】

主溝部523の厚さ（筐体2の厚さ方向D1の厚さ）は、接触型ICカードC2におけるエンボス部C22以外の領域C21の厚さよりも、わずかに厚いと共に、接触型ICカードC2におけるエンボス部C22の厚さよりもわずかに薄い。また、エンボス部用溝部522の厚さ（筐体2の厚さ方向D1の厚さ）は、接触型ICカードC2におけるエンボス部C22の厚さよりも、わずかに厚い。

【0031】

そのため、接触型ICカードC2のエンボス部C22をIC用挿入溝52のエンボス部用溝部522に位置させれば、接触型ICカードC2をIC用挿入溝52に挿入させることができる。そして、接触型ICカードC2をガタ付かせることなく左方向D32にスライドさせることができる。

20

接触型ICカードC2は、IC用挿入溝52の奥の領域525まで挿入されると、そこで保持される。これにより、接触型ICカードC2のICチップの電子情報は、接触型ICセンサ51により取得される。

【0032】

図3に示すように、IC用挿入溝52の奥の領域525の入口における両方の入口縁部526は、正面視において、丸みを帯びている（Rを形成している）。これにより、接触型ICカードC2をIC用挿入溝52の奥の領域525に挿入させる際に、接触型ICカードC2を奥の領域525に誘導しやすい。また、磁気カードC1を磁気用挿入溝42においてスライドさせているときに、磁気カードC1がIC用挿入溝52の奥の領域525に向かって移動しそうになったとしても、磁気カードC1は奥の領域525の入口縁部526（526A）に当たる。その際、入口縁部526（526A）が丸みを帯びているため、磁気カードC1は入口縁部526（526A）に引っ掛けりにくく、磁気カードC1の移動方向は適切な方向に矯正される。

30

なお、奥の領域525の両方の入口縁部526のうち磁気カードC1の移動方向（下方向D22）の上流側に位置する入口縁部526Bは、丸みを帯びずに角張っていてよい。

【0033】

また、磁気用挿入溝42とIC用挿入溝52とは、それらの一部において重複している。詳細には、IC用挿入溝52のうち、磁気用挿入溝42の底部421よりも右方向D31の領域は、磁気用挿入溝42とIC用挿入溝52とが重複する領域（「重複領域524」ともいう）となる。

40

【0034】

図2に示すように、非接触型IC読み取り部6は、非接触型ICセンサ61を備える。非接触型ICセンサ61は、アンテナからなる。非接触型ICカードC3は、ICチップとアンテナとを備える。非接触型ICセンサ61のアンテナと非接触型ICカードC3のアンテナとの間でデータを送受信することにより、非接触型IC読み取り部6は、筐体2の前面21の側であって非接触型ICセンサ61の近傍に配置された非接触型ICカードC3におけるICチップから、電子情報を取得する。非接触型ICカードC3の例として

50

は、NFC (Near Field Communication) 規格のカードが挙げられる。

非接触型ICカードC3を非接触型IC読み取り部6に近接させることにより、非接触型ICカードC3のICチップの電子情報は、非接触型ICセンサ61により取得される。

#### 【0035】

このように、筐体2の前面視において、磁気読み取り部4及び接触型IC読み取り部5は、筐体2における一方の縦側面(右側面25)の側に配置されている。また、非接触型IC読み取り部6は、筐体2における他方の縦側面(左側面26)の側に配置されている。

10

#### 【0036】

実施形態の携帯電子機器1によれば、例えば以下の効果が奏される。

実施形態の携帯電子機器1は、筐体2と、筐体2の前面21に設けられるタッチパネル・表示部3とを備えると共に、決済に係るカードの読み取り処理を行う読み取り部として、磁気読み取り部4、接触型IC読み取り部5及び非接触型IC読み取り部6を備える。磁気読み取り部4、接触型IC読み取り部5及び非接触型IC読み取り部6は、筐体2と一体的に構成されている。そのため、実施形態の携帯電子機器1によれば、カードによる決済を行うことができると共に、コンパクトなタブレット型の携帯電子機器1を提供することができる。

20

#### 【0037】

また、ケーブルを介して別体の読み取り部(カードリーダ)を外付けにした構成と比べて、ケーブル接続部分からのスキミングを回避することができる。また、一体的に構成することにより、可搬性や操作性を向上させることができる。

#### 【0038】

また、IC読み取り部5は、接触型ICカードC2のICチップから電子情報を取得する接触型ICセンサ51と、接触型ICカードC2のICチップを接触型ICセンサ51の位置に誘導するために筐体2に設けられるIC用挿入溝52と、を備える。磁気読み取り部4は、磁気カードC1の磁気記録部から磁気情報を取得する磁気センサ41と、磁気カードC1の磁気記録部を磁気センサ41の位置に誘導するために筐体2に設けられる磁気用挿入溝42と、を備える。IC用挿入溝52と磁気用挿入溝42とは、それらの一部において重複している。そのため、IC用挿入溝52のスペース(空間)及び磁気用挿入溝42のスペース(空間)の省スペース化を図ることができる。

30

#### 【0039】

また、IC用挿入溝52への接触型ICカードC2の挿入方向D32において、IC用挿入溝52は、磁気用挿入溝42よりも奥の領域525に設けられている。また、接触型ICセンサ51は、奥の領域525に配置されている。そのため、接触型ICセンサ51を、磁気用挿入溝42とは重ならない位置に配置することができ、設計の自由度が高い。

#### 【0040】

また、IC用挿入溝52は、接触型ICカードC2のエンボス部C22に対応する形状を有するエンボス部用溝部522を備える。そのため、IC用挿入溝52への接触型ICカードC2の挿入時において、エンボス部用溝部522を挿入ガイドとして活用することができる。

40

#### 【0041】

また、携帯電子機器1の前面視において、接触型IC読み取り部5及び磁気読み取り部4は、筐体2における一方の縦側面である右側面25の側に配置されている。また、非接触型IC読み取り部6は、筐体2における他方の縦側面である左側面26の側に配置されている。そのため、例えば、接触型IC読み取り部5、磁気読み取り部4及び非接触型IC読み取り部6が右側面25の側に配置されている形態と比べて、縦方向D2のコンパクト化を図ることが容易である。

#### 【0042】

50

以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は、前述した実施形態に限定されることなく、種々の形態で実施することができる。

例えば、前記実施形態においては、決済に係るカードの読み取り処理を行う読み取り部として、磁気読み取り部4、接触型IC読み取り部5及び非接触型IC読み取り部6を備えているが、これに制限されない。携帯電子機器は、1つ以上の読み取り部を備えていればよい。

#### 【0043】

前記実施形態においては、磁気用挿入溝42及びIC用挿入溝52は、左方向D32に凹んでいるが、これに制限されない。磁気用挿入溝42及びIC用挿入溝52は、その他の方向（例えば、右方向D31、厚さ方向D1、縦方向D2）に凹んでいてもよい。

接触型IC読み取り部5、磁気読み取り部4及び非接触型IC読み取り部6は、同じ側に配置されていてもよい。

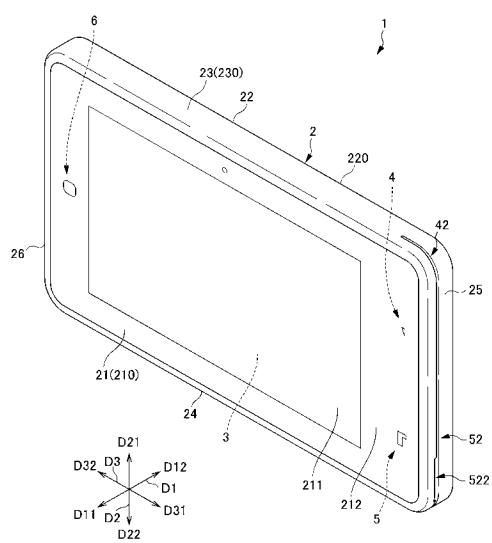
#### 【符号の説明】

#### 【0044】

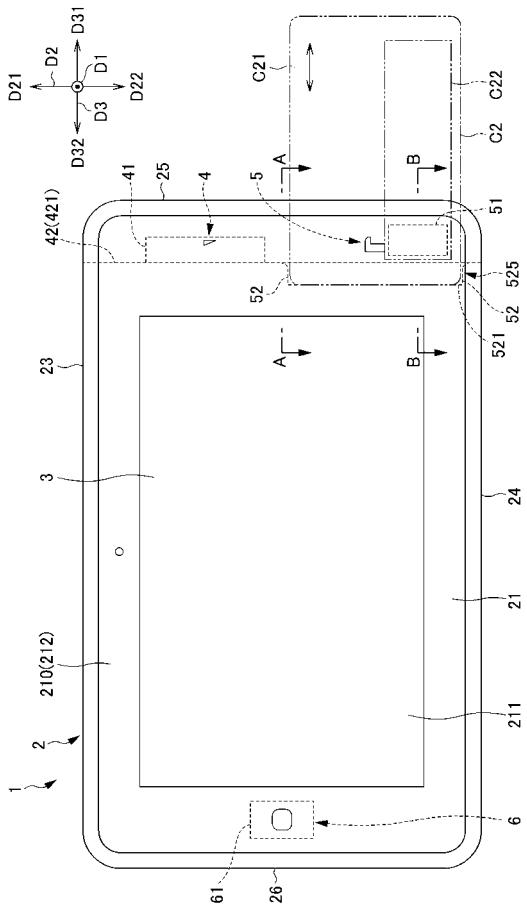
- |                      |    |
|----------------------|----|
| 1 携帯電子機器             | 10 |
| 2 筐体                 |    |
| 3 表示部                |    |
| 4 磁気読み取り部（読み取り部）     |    |
| 5 接触型IC読み取り部（読み取り部）  |    |
| 6 非接触型IC読み取り部（読み取り部） | 20 |
| 2 1 前面               |    |
| 2 2 背面               |    |
| 2 3 上側面              |    |
| 2 4 下側面              |    |
| 2 5 右側面              |    |
| 2 6 左側面              |    |
| 4 1 磁気センサ            |    |
| 4 2 磁気用挿入溝           |    |
| 5 1 接触型ICセンサ（ICセンサ）  | 30 |
| 5 2 IC用挿入溝           |    |
| 6 1 非接触型ICセンサ        |    |
| 4 2 1 底部             |    |
| 5 2 1 底部             |    |
| 5 2 2 エンボス部用溝部       |    |
| 5 2 3 主溝部            |    |
| 5 2 4 重複領域           |    |
| 5 2 5 奥の領域           |    |
| 5 2 6 入口縁部           |    |
| C 1 磁気カード            |    |
| C 2 接触型ICカード         | 40 |
| C 2 2 エンボス部          |    |
| C 3 非接触型ICカード        |    |
| D 1 厚さ方向             |    |
| D 1 1 前方向            |    |
| D 1 2 背方向            |    |
| D 2 縦方向              |    |
| D 2 1 上方向            |    |
| D 2 2 下方向            |    |
| D 3 横方向              |    |
| D 3 1 右方向            | 50 |

### D 3 2 左方向、挿入方向

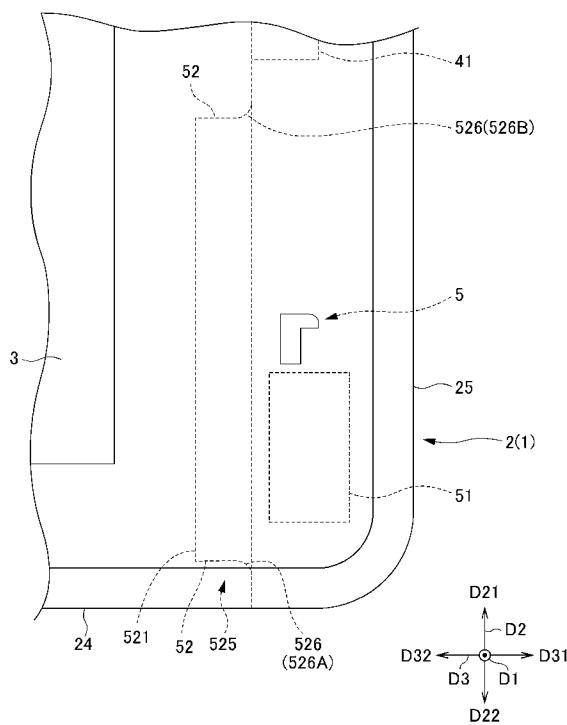
【図1】



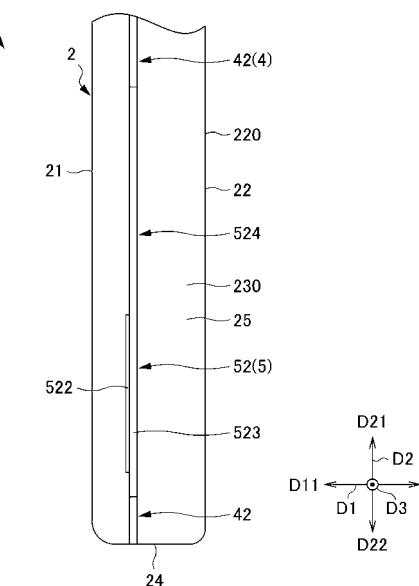
【 図 2 】



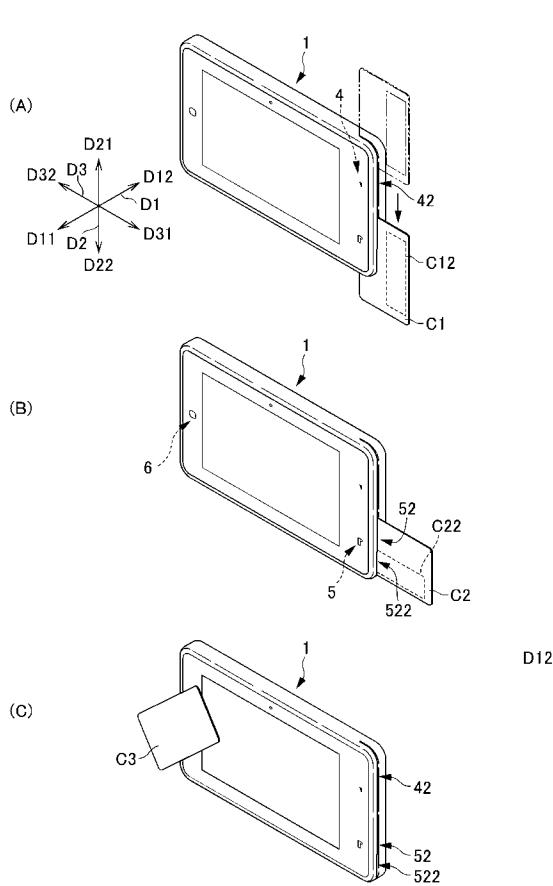
【図3】



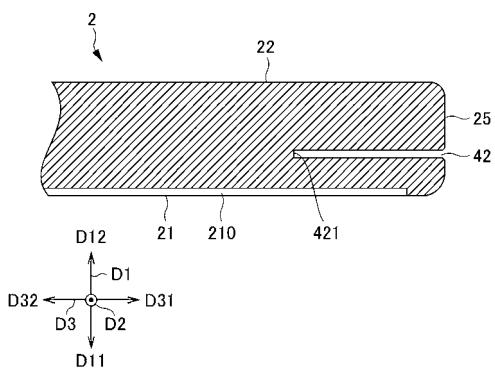
【 図 4 】



【図5】



【 図 6 】



【図7】

